

Saremco els unbond / Technische Daten

Produktbeschreibung	HEMA- und TEGDMA-freies, lichthärtendes 1-Komponenten Self-Etch-Adhäsiv.
Zusammensetzung	Ethanol, Wasser, ethoxyliertes BisGMA, Phosphorsäuremethacrylat, Initiatoren
Konsistenz	niedrig viskos
Scherkraftbelastbarkeit	<p>25.6 MPa (self etch; 24 h, 37 °C human-dentine)¹⁾</p> <p>15.4 MPa (self etch; 3d, 37 °C, 500 TC*, human-dentine)¹⁾</p> <p>34,2 MPa (etch & rinse, 24 h, 37 °C, human-dentine)¹⁾</p> <p>32.9 MPa (etch & rinse, 3d, 37 °C, 500 TC*, human-dentine)¹⁾</p> <p>15.1 MPa (self etch; 24 h, 37 °C, human enamel)¹⁾</p> <p>14.0 MPa (self etch; 3d, 37 °C, 500 TC*, human enamel)¹⁾</p> <p>27.8 MPa (etch & rinse, 24 h, 37 °C, human enamel)¹⁾</p> <p>20.2 MPa (etch & rinse, 3d, 37 °C, 500 TC*, human enamel)¹⁾</p>

TC = Thermocycling

¹⁾ Abschlussbericht Gutachten Scherhafttest Universalbond Fa. Saremco, Uwe Blunck, Charité – Universitätsmedizin Berlin, 05 2016.